

2021年第十四届全国分子束外延学术会议日程安排

9月7日（会议报到），17:50-20:00 晚餐（自助晚餐 location）

9月8日

location	8:00—8:35 开幕式
大会报告	8:35—9:00 大会报告1
8:35-9:50	9:00—9:25 大会报告2
(location)	9:25—9:50 大会报告3
9:50—10:20 合影、茶歇	
大会报告	10:20—10:45 大会报告4
10:20-11:35	10:45—11:10 大会报告5
(location)	11:10—11:35 大会报告6

11:40—14:00 午餐（自助午餐 location）

分会报告1 (location) 13:30-15:00 III -V族半导体专 题-1	邀请报告	分会报告2 (location) 13:30-14:48 II 维材料专题	邀请报告	分会报告3 (location) 13:30-15:00 纳 米结构专题	邀请报告
	邀请报告		口头报告		邀请报告
	邀请报告		口头报告		邀请报告
	口头报告		口头报告		口头报告
	口头报告		口头报告		口头报告

15:00-15:30 茶歇、张贴海报

分会报告4 (location) 15:30-16:54 III -V族半导体专 题-2	邀请报告	分会报告5 (location) 15:30-16:54 磁 性材料专题	邀请报告		
	邀请报告		邀请报告		
	口头报告		口头报告		
	口头报告		口头报告		
	口头报告		口头报告		

17:50-20:00 晚宴（location）

9月9日

分会报告6 (location) 08:30-09:36 激 光器和光源专 题-1	邀请报告	分会报告7 (location) 08:30-09:54 II IV VI族半导体 专题	邀请报告	分会报告8 (location) 08:30-09:54 探 测器专题-1	邀请报告
	口头报告		邀请报告		邀请报告
	口头报告		口头报告		口头报告
	口头报告		口头报告		口头报告
	口头报告		口头报告		口头报告

9:54-10:15 茶歇

分会报告9 (location) 10:15-11:21 激 光器和光源专 题-2	邀请报告	分会报告10 (location) 10:15-11:27 硅 基半导体专题	邀请报告	分会报告11 (location) 10:15-11:21 探 测器专题-2	邀请报告
	口头报告		邀请报告		口头报告
	口头报告		口头报告		口头报告
	口头报告		口头报告		口头报告
	口头报告		口头报告		口头报告

11:30—14:00 午餐（自助午餐 location）

分会报告12 (location) 14:00-15:06 激 光器和光源专 题-3	邀请报告	分会报告13 (location) 14:00-15:24 III -V族半导体专 题-3	邀请报告	分会报告14 (location) 14:00-15:06 探 测器专题-3	邀请报告
	口头报告		邀请报告		口头报告
	口头报告		口头报告		口头报告
	口头报告		口头报告		口头报告
	口头报告		口头报告		口头报告

15:20-15:50 茶歇

15:50-16:20 闭幕式（location）

17:50-19:30 晚餐（自助晚餐 location）

9月10日 自由交流讨论、离会